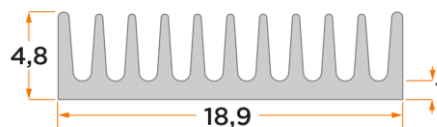


# Produkt Datenblatt Typ: PR8

Gruppe: Standardprofile

Für PGA, BGA, IC, DIL, etc.

Breite : 18.9 mm  
 Höhe : 4.8 mm  
 Bodenstärke : 1 mm  
 Gewicht : 12,71g/100mm  
 Für Halbleitergehäuse : DIL  
 Halbleitermontage : Kleben  
 Kühlkörpermontage : Kleben  
 Oberfläche : Pressblank  
 Material : AlMgSi0,5



Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform)

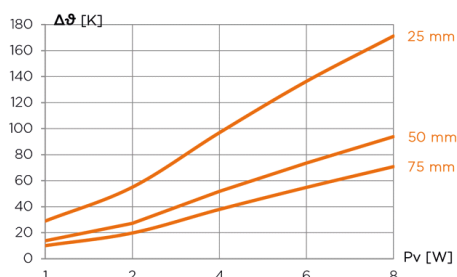
Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m

Auf Kundenwunsch:

Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial



Pv [W]	RthK [K/W]		
	25	50	75
1	29,0	13,9	10,1
2	27,5	13,6	9,9
4	24,2	12,9	9,5
6	22,7	12,3	9,1
8	21,4	11,7	8,9
mm	25	50	75
kg/m	0,13		